

## Attention!



This flyer contains critical information on your Intel® Pentium® III in the FC-PGA package. It is very important that you carefully review all warnings.



本文件包含有關 FC-PGA 包裝中 Intel(R) Pentium(R) III 的重要資訊。請務必仔細閱讀所有的警告資訊。



本文件包含有关您的FC-PGA包装中 Intel (R) Pentium (R) III 的重要信息。请注意仔细阅读所有的警告。



본 설명서는 FC-PGA 패키지의 인텔(R) 펜티엄(R) III에 대한 중요 정보를 수록하고 있습니다. 모든 주의 사항을 자세히 읽어 주시기 바랍니다.



Ce document fournit des informations importantes sur votre processeur Intel® Pentium® III dans la configuration FC-PGA. Veuillez lire attentivement tous les avertissements.



Questo opuscolo contiene informazioni importanti sul processore Intel® Pentium® III accluso nella confezione FC-PGA. È essenziale leggere con attenzione tutte le avvertenze.



Dieser Handzettel enthält wichtige Informationen über Ihren Intel® Pentium® III im Flip-Chip-Paket (FC-PGA). Bitte lesen Sie sorgfältig alle Hinweise durch.



Este volante contiene información esencial sobre su procesador Intel® Pentium® III en el paquete FC-PGA. Es muy importante que repase cuidadosamente todas las advertencias.



Este folheto contém informações críticas sobre o processador Intel® Pentium® III do pacote FC-PGA. É muito importante que você leia cuidadosamente todos os avisos.



В этой инструкции содержатся важные сведения о модуле FC-PGA для процессора Intel® Pentium® III. Необходимо, чтобы Вы очень внимательно прочитали данную информацию.



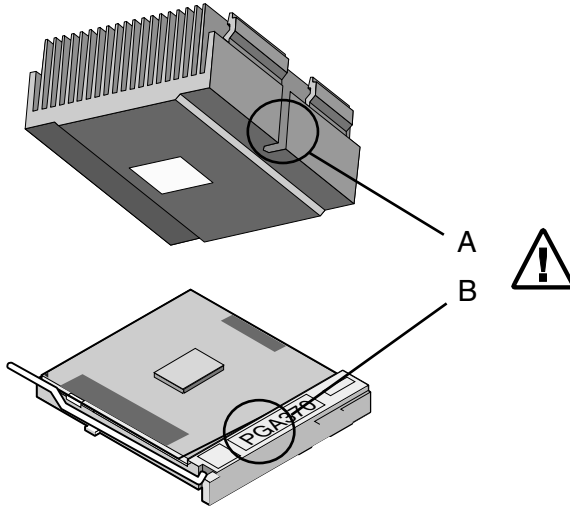
本書に記載される、ご使用の Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) パッケージに含まれる、インテル(R) Pentium(R) III に関する重要事項にご留意ください。

Copyright © Intel Corporation 2000.

\*Third-party brands and names are the property of their respective owners.

Part Number A31531-001  
First Edition August 2000

Figure A



It is important that the Intel® Pentium® III processor fan heatsink aligns properly with the 370-pin socket. Make sure to align the pin hole(A) with the PGA-370 mark(B) on the socket. Proper alignment will ensure correct processor operation.

Intel(R) Pentium(R) III 處理器的風扇散熱池必須與 370 支針腳的插槽準確對齊。請務必將針孔(A) 與插槽上的 PGA-370 記號(B) 對齊。準確對齊可確保處理器的運作正常。

非常重要，要使 Intel(R) Pentium(R) III 处理器风扇散热器与 370-针插座适当对齐。确保使针孔(A)和插座上的 PGA-370 标记(B)对齐。适当对齐将保证处理器可以正确运行。

인텔(R) 펜티엄(R) III 프로세서 팬 히트싱크를 370핀 소켓과 적절하게 정렬시키는 것이 중요합니다. 핀 구멍(A)과 소켓 위에 있는 PGA-370 표시(B)가 정렬되도록 하십시오. 정렬이 제대로 되어야 프로세서가 올바르게 작동합니다.

<http://support.intel.com/support/processors>

L'ensemble dissipateur thermique-ventilateur pour le processeur Intel® Pentium® III doit être installé de façon à ce qu'il soit aligné sur le connecteur à 370 broches, comme illustré dans la figure ci-dessus. Assurez-vous que la perforation (A) soit alignée avec le repère PGA-370 (B) sur le connecteur. Un alignement adéquat assure le bon fonctionnement du processeur.

È importante che il dissipatore termico della ventola del processore Intel® Pentium® III sia correttamente allineato con lo zoccolo da 370 piedini. Assicurarsi di allineare il foro del piedino (A) con il contrassegno PGA-370 (B) sullo zoccolo. Un corretto allineamento garantirà il buon funzionamento del processore.

Es ist wichtig, daß der Kühlkörper des Intel® Pentium® III-Prozessorlüfters ordnungsgemäß am 370poligen Sockel ausgerichtet wird. Achten Sie darauf, daß die Stiftbohrung (A) an der PGA-370 Markierung (B) am Socket anliegt. Das ordnungsgemäße Ausrichten garantiert einen korrekten Prozessorbetrieb.

Es importante que el disipador térmico del procesador Intel® Pentium® III quede alineado correctamente en el socket de 370 pines. Asegúrese de alinear el orificio del pin (A) con la marca PGA-370 (B) en el socket. La alineación correcta garantizará el funcionamiento adecuado del procesador.

É importante que o conjunto da ventoinha e dissipador de calor do processador Intel® Pentium® III esteja corretamente alinhado com o soquete de 370 pinos. Alinhe o orificio do pino (A) com a marca (B) do PGA-370 no soquete. O alinhamento correto garantirá o bom funcionamento do processador.

Важно, чтобы радиатор охлаждения процессора Intel® Pentium® III был правильно установлен относительно 370-контактного разъема. Убедитесь, что метка на радиаторе (A) совмещена с меткой (B) на разъеме PGA-370. Верная установка гарантирует корректную работу процессора.

インテル(R) Pentium(R) III プロセッサのファン ヒートシンクと370 ピン ソケットが正しく整列していることを確認します。ピン ホール (A) と ソケットの PGA-370 マーク (B) が整列するよう確認してください。このように正しく配置することにより、プロセッサが正しく動作します。

**<http://support.intel.com/support/processors>**

Please note that your Intel® Pentium® III processor in the FC-PGA package at 1 GHz and above uses a larger fan heatsink than lower frequency processors. Some motherboards may not accommodate this larger heatsink. Contact your motherboard manufacturer to ensure that your motherboard has been validated for this specific processor and its FC-PGA heatsink. If your motherboard has not been validated for this processor, please use a different motherboard.

請注意，FC-PGA 包裝中速度 1 GHz 或以上的 Intel(R) Pentium(R) III 處理器使用較大型的風扇散熱池。由於該散熱池比較低頻率處理器所使用的散熱池大，部份主機板可能不適合此較大型的散熱池。請聯絡您的主機板製造商以確定您的主機板散熱池規格符合此特定的處理器和其 FC-PGA 散熱池。如果您的主機板未經確認符合此處理器，請使用不同的主機板。

请注意，采用FC-PGA包装、时钟频率为1千兆赫及以上的Intel(R) Pentium(R) III处理器比时钟频率较低的处理器使用更大的风扇散热器。有些主板上可能不适合安装较大的散热器。请与您的主板制造商联系，以保证您的主板已经过验证，可用于这一特定的处理器及其FC-PGA散热器。如果您的主板尚未验证适用于这一处理器，请使用另外的主板。

한 가지 알아둘 점은 1 GHz 이상의 FC-PGA 패키지 인텔(R) 펜티엄(R) III 프로세서는 낮은 주파수의 프로세서보다 더 큰 팬 히트싱크를 사용한다는 점입니다. 어떤 마더보드는 이러한 대형 히트싱크에 맞지 않을 수도 있습니다. 마더보드 업체에 문의하여 귀하의 마더보드가 인텔(R) 펜티엄(R) III 프로세서와 FC-PGA 히트싱크에 대해 검증된 것인지 확인하시기 바랍니다. 이 프로세서에 대해 검증된 것이 아니면, 다른 마더보드를 사용하시기 바랍니다.

Votre processeur Intel® Pentium® III dans la configuration FC-PGA à 1 GHz et au-delà utilise un ensemble dissipateur thermique-ventilateur plus grand que celui de processeurs à fréquence inférieure. Il est possible que certaines cartes mères ne prennent pas en charge cet ensemble dissipateur thermique-ventilateur plus grand. Veuillez contacter le fabricant de votre carte mère et assurez-vous que celle-ci est validée pour ce processeur et son ensemble dissipateur thermique-ventilateur FC-PGA. Dans le cas contraire, utilisez une autre carte mère.

Notare che il processore Intel® Pentium® III accluso nella confezione FC-PGA a 1 GHz e frequenze superiori utilizza un dissipatore termico della ventola di dimensioni maggiori di quello dei processori a più bassa frequenza. Alcune schede madri potrebbero non essere adatte ad accogliere questo dissipatore di dimensioni maggiori. Rivolgersi al produttore della scheda madre per accertarsi che sia convalidata per l'uso con questo processore ed il relativo dissipatore FC-PGA. Nel caso la scheda madre non sia convalidata, usarne una differente.

Hinweis: Ihr Intel® Pentium® III-Prozessor im Flip-Chip-PGA-Paket mit 1 GHz und mehr hat einen größeren Lüfter-Kühlkörper als Prozessoren mit niedrigeren Frequenzen. Einige Systemplatinen sind für diesen größeren Kühlkörper eventuell ungeeignet. Vergewissern Sie sich bei dem Hersteller Ihrer Systemplatine, daß Ihre Platine mit diesem speziellen Prozessor und dem dazugehörigen Flip-Chip-PGA-Kühlkörper harmonisiert. Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie bitte eine andere Systemplatine.

Tenga en cuenta que el procesador Intel® Pentium® III en el paquete FC-PGA a una frecuencia de 1 GHz y superior, utiliza un disipador térmico con ventilador más grande que los de frecuencia inferior. Es posible que algunas placas base no puedan acomodar correctamente este disipador térmico más grande. Comuníquese con el fabricante de la placa base para confirmar que se ha validado el uso de la misma con este procesador específico y el disipador térmico FC-PGA. Si no se ha validado la placa base, utilice otra.

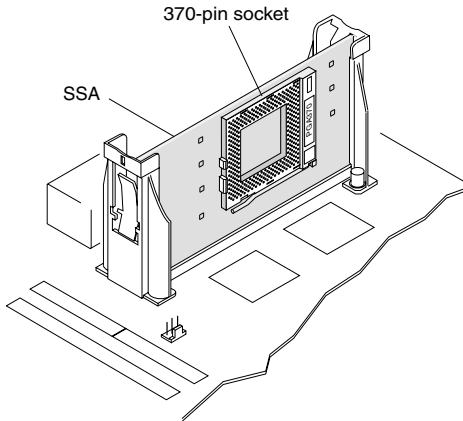
Note que o processador Intel® Pentium® III do pacote FC-PGA a 1 GHz (e acima) usa um dissipador maior que o de processadores de frequência menor. Este dissipador maior pode não caber em algumas placas-mãe. Fale com o fabricante de sua placa-mãe para saber se esta placa-mãe foi validada para este processador específico e seu dissipador FC-PGA. Se não foi, use outra placa-mãe.

Помните, что для процессоров Intel® Pentium® III с частотой 1 ГГц и выше в модулях FC-PGA используется радиатор охлаждения большего размера, чем для процессоров с меньшей тактовой частотой. На некоторых системных (материнских) платах радиатор большего размера может не поместиться. Обратитесь к производителю платы, чтобы он подтвердил возможность использования платы и ее радиатора охлаждения FC-PGA с данным процессором. Если Вы не получите подтверждения для этого процессора, используйте другую системную плату.

FC-PGA パッケージに含まれている 1 GHz 以上のインテル(R) Pentium(R) III プロセッサをご使用の場合、低波長のプロセッサに比べて大型のファン ヒート シンクが使われているため、一部のマザーボードと対応しない場合があります。該当のマザーボード製造元に連絡し、ご使用のマザーボードが、該当のプロセッサおよびこの FC-PGA ヒート シンクと対応することをご確認ください。ご使用のマザーボードがこのプロセッサに不適切である場合、別のマザーボードをご使用ください。

**<http://support.intel.com/support/processors>**

Figure B



Intel recommends the boxed Intel® Pentium® III processor in the Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) package for motherboards that utilize the 370-pin socket, and are validated for these processors. However, if you find it necessary to utilize a “slot-to-socket adapter” (SSA), [see Figure B] then please be aware of the following critical considerations.

1. The SSA must be recommended for use by the motherboard manufacturer for use with this specific processor and motherboard combination.
2. The SSA must allow the processor to operate within Intel’s electrical, mechanical, and thermal specifications.
3. Intel does not validate SSAs for use with its branded boards or 3rd-party motherboards.

Severe mechanical and electrical damage may occur to the processor, motherboard, or both, if these recommendations are not carefully followed.

Intel does not validate 3rd-party motherboard and SSA combinations. Intel has developed further information on the use of SSA’s with Intel® Desktop Boards. To review this information, including lists of SSA and Desktop Board combinations which Intel has evaluated for compliance with minimum functional and voltage requirements of the Intel Pentium III processor in the Flip-Chip PGA package, please go to <http://support.intel.com/support/processors>. The lists provided are not comprehensive and are not a substitute for complete validation testing.

**<http://support.intel.com/support/processors>**

對於採用 370 支針腳插槽的主機板，Intel 建議您使用倒裝晶片針腳格線匣 (FC-PGA)包裝中的盒裝 Intel(R) Pentium(R) III 處理器，這種主機板經過特別驗證，適用於上述處理器。但是，如果您必須採用「插孔至插槽配接器 (SSA)」(請參見圖 B)，則請注意以下重要考量。

1. 只有在主機板製造商建議您使用時，才可以將 SSA 與此特定的處理器和主機板組合同使用。
2. SSA 必須允許處理器能在 Intel 的電子、機械與熱能規格下操作。
3. Intel 並沒有驗證 SSA 是否可以與其品牌的主機板或協力廠商的主機板配合使用。

如果未嚴格遵循上述建議，則可能會對處理器、主機板或兩者造成嚴重的機械與電子損毀。

Intel 並沒有驗證協力廠商的主機板是否能與 SSA 組合使用。Intel 已有更多關於 SSA 與 Intel(R) 桌上型電腦主機板組合使用的資訊。如要查閱有關資訊，請瀏覽 <http://support.intel.com/support/processors>。該資訊包括一系列經過 Intel 對倒裝晶片 PGA 包裝的 Intel(R) Pentium III 處理器在 SSA 與桌上型電腦主機板所做的最低功能與電力要求測試的相容性結果。該清單並無法提供詳細的資訊，也無法替代完整的驗證測試。

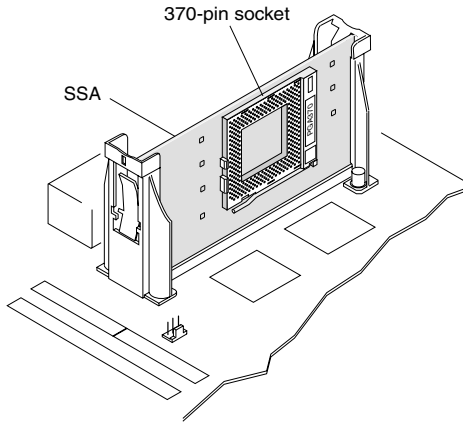
对于采用370针的主板，英特尔建议使用Flip-Chip PGA封装中的盒式 Intel (R) Pentium (R) III处理器，以上插槽经证实适用于这些处理器。但是，如果您必须采用“槽孔-插槽适配器(SSA)”的话(参见图B)，则必须注意以下重要的考虑因素：

1. 在使用此特定处理器和主板组合时，必须遵循主板制造商的建议去使用SSA。
2. SSA必须允许该处理器在英特尔的电源、机械和温度规格范围内运行处理器。
3. 对于与英特尔品牌主板或第三方主板配合使用的SSA，英特尔并未进行验证。

如果不遵循这些建议，可能会对处理器、主板或两者均造成严重的机械和电器损害。

Intel公司不对第三方主板和SSA组合进行验证。有关SSA与Intel(R)桌面机主板的配合使用，Intel已经开发了进一步的信息。如要查阅这一信息，包括Intel已经验证符合最低限度功能和电压要求的Flip-Chip PGA包装Intel (R) Pentium (R) III处理器的SSA和桌面机主板组合列表，请访问：<http://support.intel.com/support/processors>。该网页提供的列表并不全面，不能代替完整的验证测试。

Figure B



인텔은 Flip-Chip PGA 패키지의 인텔(R) 펜티엄(R) III 프로세서를, 이들 프로세서에 대해 검증된 370핀 소켓을 사용하는 마더보드에 사용할 것을 권장합니다. "SSA(Slot-to-Socket Adapter)"를 사용할 경우에는(그림 B 참조), 다음 사항에 유의하시기 바랍니다.

1. 인텔(R) 펜티엄(R) III 프로세서와 마더보드의 결합시, 해당 마더보드 업체의 권장 SSA를 사용하십시오.
2. SSA는 프로세서가 인텔의 전기, 기계, 온도 사양 내에서 작동할 수 있는 것이어야 합니다.
3. 인텔은 SSA를 동일 업체 보드나 기타 업체 마더보드와 사용하는 것을 승인하지 않습니다.

주의사항을 따르지 않으면 프로세서 또는 마더보드에 심각한 기계적, 전기적 결함이 발생할 수 있습니다.

인텔은 기타 업체 마더보드와 SSA의 결합을 승인하지 않습니다. 인텔에서 조사한 SSA와 인텔(R) 데스크톱 보드의 사용에 관한 정보는 다음과 같습니다.

<http://support.intel.com/support/processors>를 참조하시면 인텔에서 SSA와 데스크톱 보드의 결합이 FC-PGA 패키지의 인텔(R) 펜티엄(R) III 프로세서의 필수 기능, 전압 사양에 부합하는지 평가해 놓은 결합 목록 등 여러 가지 정보를 이용하실 수 있습니다. 목록은 관련 사항을 모두 수록한 것이 아니며, 완전한 검증 검사를 대신하지도 않습니다.

<http://support.intel.com/support/processors>



Intel recommande l'utilisation du processeur Intel® Pentium® III en boîtier dans la configuration Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) avec les cartes mères dotées d'un connecteur à 370 broches qui sont validées pour ces processeurs. Cependant, si vous croyez nécessaire d'utiliser un adaptateur fente-connecteur (SSA) comme celui illustré dans la figure B, veuillez prendre note des conditions suivantes :

1. L'utilisation du SSA doit être recommandée par le fabricant de la carte mère avec cette combinaison processeur-carte mère spécifique.
2. Le SSA doit permettre au processeur de fonctionner dans les limites électriques, mécaniques et thermiques définies par Intel.
3. L'utilisation des SSA n'est pas validée par Intel pour ses cartes mères ni pour celles de fabricants tiers.

Le processeur et la carte mère peuvent subir des dommages mécaniques et électriques graves si ces recommandations ne sont pas respectées.

La combinaison SSA et carte mère d'un fabricant tiers n'est pas validée par Intel. Intel offre de plus amples informations sur l'utilisation de SSA avec les cartes Intel® Desktop Board. Pour accéder à ces informations, visitez le site Web <http://support.intel.com/support/processors>. Ces informations incluent la liste des combinaisons SSA et Desktop Board dont la conformité aux exigences de tension et de fonctionnalité minimales du processeur Intel Pentium III dans l'ensemble Flip-Chip PGA a été évaluée par Intel. Les listes fournies ne sont pas exhaustives et ne remplacent pas une validation par test complète.

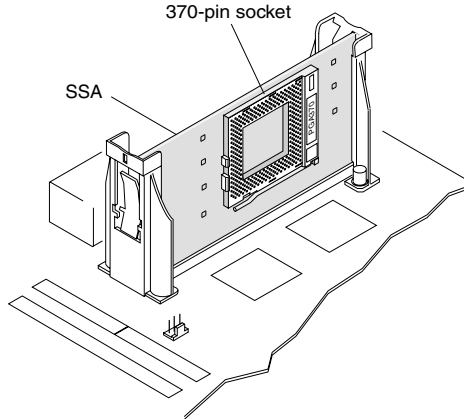
Intel raccomanda il processore Intel® Pentium® III accluso nella confezione Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) per schede madri con zoccolo da 370 piedini e destinate specificatamente per questi processori. Se tuttavia si ritiene necessario utilizzare un adattatore "da slot a zoccolo" (slot-to-socket adapter, SSA) [vedere Figura B], è opportuno tenere in considerazione quanto segue:

1. L'uso dell'adattatore SSA deve essere consigliato dal produttore della scheda madre per la combinazione specifica di processore e scheda madre.
2. L'adattatore SSA deve permettere al processore di operare entro le specifiche elettriche, meccaniche e termiche di Intel.
3. Intel non garantisce la validità degli adattatori SSA utilizzati con schede proprie o con schede madri di altre società.

Nel caso in cui l'utente non si attenga scrupolosamente a queste raccomandazioni, potrebbero verificarsi gravi danni meccanici ed elettrici al processore, alla scheda madre o a entrambi.

Intel non garantisce la validità delle combinazioni di schede madri e adattatori SSA di altre società. Intel ha sviluppato ulteriori informazioni sull'uso degli adattatori SSA con le schede Intel® per sistemi desktop. Per avere maggiori dettagli, incluso un elenco delle combinazioni di adattatori SSA e schede per sistemi desktop di cui Intel ha valutato la conformità con i requisiti minimi funzionali e di voltaggio del processore Intel Pentium III accluso nella confezione Flip-Chip PGA, andare al sito: <http://support.intel.com/support/processors>. Questo elenco non è completo e non è da considerarsi sostitutivo dei test di convalida.

Figure B



Intel empfiehlt den Boxed Intel® Pentium® III-Prozessor im Flip-Chip-PGA-Paket für Systemplatinen mit 370poligen Sockeln, die speziell für diese Prozessoren konzipiert sind. Sollten Sie jedoch einen sog. SSA-Adapter (Slot-to-Socket-Adapter) benutzen wollen [siehe Abbildung B], berücksichtigen Sie bitte die folgenden Hinweise.

1. Der SSA muß vom Hersteller der Systemplatine für die Verwendung mit diesem bestimmten Prozessor in Kombination mit der Systemplatine empfohlen werden.
2. Der SSA muß den Betrieb des Prozessors innerhalb der elektrischen, mechanischen und thermischen Spezifikationen von Intel ermöglichen.
3. Intel überprüft SSAs nicht für den Betrieb mit eigenen Markenplatinen oder Systemplatinen von Dritten.

Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, kann es zu schweren mechanischen und elektrischen Schäden sowohl an Prozessor als auch Systemplatine kommen.

Intel nimmt keine Überprüfung der Systemplatinen von Dritten und SSA-Kombinationen vor. Intel bietet weitere Informationen zum Einsatz von SSAs mit Intel® Desktop Boards an. Diese Informationen, einschließlich einer Liste von SSA- und Desktop-Board-Kombinationen, die Intels Mindestanforderungen der Funktions- und Spannungsbestimmungen für den Intel Pentium III-Prozessor im Flip-Chip-PGA-Paket erfüllen, finden Sie unter <http://support.intel.com/support/processors>. Diese Listen sind nicht umfassend und stellen keine ersatzweise Gültigkeitsprüfung dar.

**<http://support.intel.com/support/processors>**

Intel recomienda el procesador Intel® Pentium® III en caja incluido en el paquete con el producto “Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA)” para placas base que utilizan el socket de 370 pines y que se han validado específicamente para estos procesadores. No obstante, si determina que es necesario utilizar un “adaptador de ranura a socket (SSA)”, [véase la Figura B] tenga en cuenta las siguientes consideraciones importantes.

1. El fabricante de la placa base debe recomendar el uso del adaptador SSA con esta combinación específica de procesador y placa base.
2. El adaptador SSA debe permitir la operación del procesador dentro de las especificaciones eléctricas, mecánicas y térmicas de Intel.
3. Intel no valida los adaptadores SSA para uso con placas de su marca o con placas base de otros fabricantes.

El procesador, la placa base o ambos pueden exponerse a serios daños mecánicos y eléctricos si estas recomendaciones no se siguen al pie de la letra.

Intel no valida combinaciones de placas base y adaptadores SSA de otros fabricantes. Intel ha publicado información más detallada sobre el uso de los adaptadores SSA con Intel® Desktop Boards (tarjetas de escritorio). Si desea tener acceso a la misma, incluyendo listas de combinaciones de adaptadores SSA y Desktop Board que Intel ha evaluado y ha comprobado que cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento y voltaje de los procesadores Intel Pentium III en el paquete “Flip-Chip PGA”, consulte el siguiente sitio: <http://support.intel.com/support/processors>. Las listas incluidas no son completas y no pueden reemplazar la realización de una evaluación completa.

A Intel recomenda o processador Intel® Pentium® III no pacote FC-PGA (Flip-Chip Pin Grid Array) para placas-mãe que usam soquetes de 370 pinos e foram validadas para estes processadores. Entretanto, se você achar necessário usar um adaptador “slot para soquete” (SSA) (veja a Figura B), leve em consideração os pontos críticos a seguir:

1. O SSA precisa ser recomendado pelo fabricante da placa-mãe para uso com esta combinação específica processador/placa-mãe.
2. O SSA precisa permitir que o processador trabalhe dentro das especificações elétricas, mecânicas e térmicas da Intel.
3. A Intel não valida SSAs para uso com suas próprias placas nem com placas-mãe de terceiros.

Graves danos mecânicos e elétricos podem ocorrer ao processador, à placa-mãe ou a ambos se estas recomendações não forem seguidas à risca.

A Intel não valida combinações de SSAs e placas-mãe de terceiros. A Intel produziu outras informações sobre o uso de SSAs com placas de desktop Intel®. Para acessar essas informações, inclusive listas de combinações SSA/placas de desktop cuja compatibilidade com os requisitos funcionais e de tensão do processador Pentium III no pacote Flip-Chip PGA a Intel avaliou, visite <http://support.intel.com/support/processors>. As listas fornecidas não são abrangentes e não substituem os testes completos de validação.

Компания Intel рекомендует использовать модульные процессоры Intel® Pentium® III в корпусе Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) на системных платах, в которых используется 370-контактный разъем, и которые специально предназначены для этих процессоров. Однако если Вы считаете необходимым использовать адаптер "slot-to-socket adapter (SSA)" [см. рис. В], учитывайте следующие факторы.

1. Адаптер SSA должен быть рекомендован производителем системной платы для использования в данном конкретном сочетании материнской платы и процессора.
2. Адаптер SSA должен обеспечивать работу процессора в соответствии с электрическими, механическими и температурными параметрами по спецификациям Intel.
3. Компания Intel не проверяет адаптеры SSA на предмет использования со своими системными платами или платами других производителей.

Если эти рекомендации не будут в точности выполнены, то возможны серьезные механические или электрические повреждения процессора, системной платы или процессора и платы вместе.

Компания Intel не проверяет совместное использование системных плат других производителей с адаптерами SSA. Однако компания Intel предоставляет дополнительную информацию об использовании адаптеров SSA с системными платами Intel® Desktop Board. Для получения этой информации, включающей комбинацию списка адаптеров SSA и системных плат Desktop Board, проверенных Intel на соответствие минимальным, функциональным требованиям и требованиям используемого процессорами Intel Pentium III напряжения в корпусах Flip-Chip PGA, обратитесь на:

<http://support.intel.com/support/processors>.

Предоставляемые списки не содержат полной информации и не могут быть использованы для выполнения контрольных тестов.

インテルは、これらのプロセッサ専用で、370 ピンソケット付きマザーボード用の (FC-PGA) パッケージ、ボックス売りインテル (R) Pentium (R) III プロセッサをご使用になることをお勧めします。ただし、「スロット・ソケット間アダプタ (SSA) 」 [図B参照] をご使用の場合は、次の推奨事項にご留意ください。

1. この特定のプロセッサとマザーボードの併用に際し、マザーボード製造元は、SSA の使用を推奨していること。
2. SSA はインテルの電気、機械、温度仕様に準じたオペレーションを許容すること。
3. インテルは、他社ブランド製品や、他社のマザーボードにおける SSA の使用を承認していないこと。

これらの推奨事項に準じない場合、プロセッサとマザーボードのいずれか、またはその両方で、深刻な機械的、電氣的な障害が生じることがあります。

インテルは他社のマザーボードと SSA の併用を推奨していません。Flip-Chip PGA パッケージのインテル (R) Pentium (R) III プロセッサに対する機能・電圧の最低条件の評価を含め、SSA とインテル (R) デスクトップ ボードの組み合わせの使用に関する、インテル提供の情報は、<http://support.intel.com/support/processors> でご覧ください。また、提供されているリストは完全なものではなく、検証テストの代用とはならないことにご留意ください。